

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2006-037

澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

近日，中信建投证券研究发展部研究员陈政发表了题为《三向拓展确立成长趋势》的报告（以下简称：该报告），对本公司的银行卡、电子标签（RFID）以及产业链延伸几方面的发展趋势作出一些测算和判断。

二、澄清说明

经核实，本公司对该报告中的有关事项澄清说明如下：

1、符合EMV标准的银行芯片卡业务是公司目前重点拓展的目标新业务，但该项业务的收入规模与国内银行卡EMV标准迁移进程有密切联系。公司已通过中行、农行、招行、兴业、光大等银行的芯片卡供应商资格认证，但目前仅向国外和国内客户提供少量银行芯片卡和磁条卡产品，尚未接到大批量产品订单。

2、向上游产业链（模块封装）沿伸和拓展电子标签（RFID）业务是公司的重要战略发展规划，但截止目前，尚没有具体的投资计划和实施方案，具有不确定性。

3、公司郑重提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

2007年12月19日